

## 上海润欣科技股份有限公司 关于对外投资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

上海润欣科技股份有限公司（以下简称为“润欣科技”或“公司”）规划与奇异摩尔（上海）集成电路设计有限公司（以下简称“奇异摩尔”）在 Chiplet 互联产品和 AI 算力芯片等领域开展深度合作，提供包含 ASIC 定制、算法设计、芯片交付与行业组合方案在内的一系列服务。润欣科技将利用自身在汽车电子、AIOT、智能穿戴等市场的客户和销售渠道，协助奇异摩尔在 Chiplet 互联芯片、网络加速芯粒与感存算一体化芯片的设计和推广。2023 年 11 月 23 日，公司与奇异摩尔的股东海南奇摩北京投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“奇摩北京”）及其合伙人共同签署《海南奇摩北京投资合伙企业（有限合伙）财产份额转让协议》，为使得润欣科技可以间接持有奇异摩尔的股权，各方同意润欣科技出资 1500 万元受让奇摩北京人民币 257.0978 万元的财产份额（持有奇摩北京 42.85% 的财产份额比例），并通过奇摩北京间接持有奇异摩尔 2.88% 的股权。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 24 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2023-056）。

### 二、对外投资进展情况

近日，奇摩北京已从海南省市场监督管理局迁入上海市奉贤区市场监督管理局，名称由“海南奇摩北京投资合伙企业（有限合伙）”变更为“上海奇摩北京企业管理合伙企业（有限合伙）”（以下简称“奇摩北京”），前述财产份额转让事宜已完成工商变更及备案登记手续，并领取了上海市奉贤区市场监督管理局换发的《营业执照》。

截至本公告披露日，公司按约向奇摩兆京支付了财产份额转让款，完成财产份额交割，成为奇摩兆京的有限合伙人之一。

奇摩兆京工商登记信息如下：

1、公司名称：上海奇摩兆京企业管理合伙企业（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91469002MAA8YCAR5A

3、类型：有限合伙企业

4、执行事务合伙人：欧阳旭

5、出资额：600.00 万元人民币

6、成立日期：2021 年 7 月 19 日

7、住所：上海市奉贤区金海公路 6055 号 11 幢 5 层

8、经营范围：一般项目：企业管理；项目策划与公关服务；集成电路设计；软件开发；集成电路销售；半导体器件专用设备销售；计算机系统服务；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；集成电路芯片设计及服务；专业设计服务；人工智能应用软件开发；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；安全咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售(除销售需要许可的商品)；互联网数据服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

9、奇摩兆京的股权结构如下：

姓名	出资额 (人民币/万元)	财产份额比例
欧阳旭(普通合伙人)	160.7260	26.7877%
上海润欣科技股份有限公司（有限合伙人）	257.0978	42.8496%
黄炎(有限合伙人)	60.7254	10.1209%
关丽慧(有限合伙人)	60.7254	10.1209%
谢宝嵩(有限合伙人)	60.7254	10.1209%
合计	<b>600.0000</b>	<b>100.0000%</b>

### 三、本次对外投资的目的

本次对外投资，有利于加强公司与奇异摩尔在 Chiplet 模块化设计、感存算一体化芯片等领域的合作，打造端到端的 Chiplet 异构芯片设计服务平台，为客户、股东创造更大的价值。

### 四、本次对外投资的影响

本次对外投资使用自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，受让奇摩兆京财产份额不会导致公司合并报表范围发生变更，不存在损害公司股东及全体利益的情形。

### 五、本次对外投资的风险

半导体集成电路行业具有技术工艺不断迭代、新市场和产品不断呈现的特点，持续开发新产品是公司在市场中保持竞争优势的重要手段。如果在研发过程中产品的关键技术和性能指标未能达到预期，或者开发的产品不能契合市场需求，公司将面临研发失败的风险，前期的投资和研发投入难以收回，对公司产品销售和市场竞争能力造成不利影响。公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意风险。

### 六、备查文件

1、银行流水。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2024年3月14日